

武汉金运激光股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第五届董事会第九次会议，会议审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》：根据公司及其全资子公司经营资金的总体安排考虑，公司拟向银行申请综合授信额度，具体情况如下：

1、公司及全资子公司拟向银行申请总额不超过人民币6,000万元的综合授信额度。

2、具体合作银行以及最终融资金额（包括该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他条件）待后续进一步协商后确定，相关授信及融资事项以正式签署的协议为准。

3、公司视经营需要在授信额度内进行融资，公司董事会不再逐笔形成决议。

4、董事会授权公司董事长及全资子公司法定代表人签署上述综合授信额度内的各项法律文件。

截至2022年4月25日，公司累计授信总计人民币6,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为40.34%。

上述综合授信额度的有效期自此次董事会审议批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

武汉金运激光股份有限公司董事会

2022年4月27日